

스태츠칩팩코리아

SCK18-K05-01호

2018-05-02

수 신 : 각 대학 취업지원센터장

참 조 : 취업담당 선생님

제 목 : 스태츠칩팩코리아 R&D 석사 엔지니어 채용 협조 요청

1. 우수한 인재를 육성하여 배출하는 귀교의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사는 반도체 Packaging 및 TEST 전문기업으로 중국에 본사를 두고 있으며 한국을 비롯하여 싱가포르, 중국의 생산거점에서 지난 30여년 간 쌓아 온 기술력과 고객서비스 Know-how를 바탕으로 국내외 유수의 반도체회사들에게 Total Solution 을 제공하고 있는 글로벌기업입니다.
3. 당사는 R&D 석사 엔지니어를 아래와 같이 채용할 예정이오니 이에 귀교의 우수한 인재들이 당사에 입사 지원할 수 있도록 협조 요청 드립니다.

- 아 래 -

○ 모집대상 및 지원자격

모집 분야	담당 직무	지원 자격
R&D Engineer	반도체 후공정 관련 연구개발	- 반도체 관련 전공자 (광학, 재료, 화학, 전기, 전자 등) - 영어 TOEIC 700점 / TOEIC SPEAKING Lv.6-130점 / OPIC IM 2 이상 또는 그에 준하는 어학점수 보유자(필수) - 석사 학위 소지자(필수) - 병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없는 자(필수) - 국가보훈대상자는 관계법령에 의거 채용시 우대

○ 근무조건

- 채용형태 : 인턴(3~6개월 후 정규직 전환)
- 근무시간 : 오전 8:30 ~ 오후 5:30
- 급 여 : 인턴시 월 270만원(세전), 정규직 전환시 연 3,600만원
- 근무지 : 인천 영종도 ※ 지방거주자 기숙사 제공 및 1일 3식 제공
서울/경기/인천 지역 셔틀버스 운행

○ 입사지원서 접수

- 접수기간 : **2018. 05. 02 (수) ~ 2018. 05 04 (금) 오전 10시까지**
- 접수방법 : 이메일 지원, 자유양식의 자기소개서(영문포함) 작성 후 이메일 지원
- 접수 이메일 : pilsoon.kang@statschippac.com

※. 기타 문의 사항은 스태츠칩팩코리아 HR팀 채용 담당자에게 문의 바랍니다.

- 채용담당 : Tel : 032-340-3005, FAX : 032-340-6501 끝.